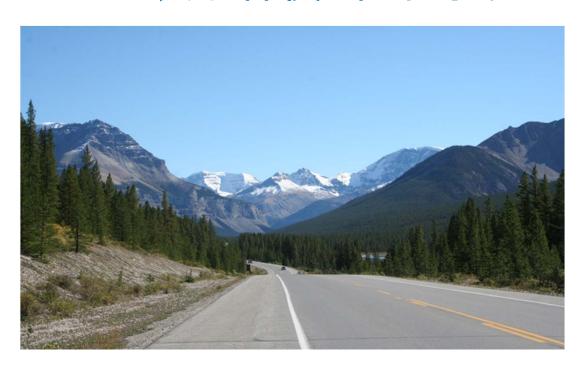
3 D高速スキャナーを用いた 試作加工・委託加工の紹介

(株)最新レーザ技術研究センター 代表取締役 沓名宗春



3kWシングルモードファイバーレーザ

レーザ出力: 3kW

ビーム径: 約40 µ m

(スキャナー通過後 ビーム径 60 μm)

ビームモード: ガウシアンモード

波長 : 1. 07 μm

溶接能力: 10mm厚の軟鋼を1パスで貫通溶接可能



3D高出力用ガルバノスキャナー

主な仕様:

1) 光学倍率 : 1.5倍

2)加工Jエリア : 150mm x 135mm

3)Z方向 焦点移動: -40mm ~ +35mm

4) ワーキングディスタンス: 248.7mm

5)繰り返し位置決め精度: ±10 μ m

6) 最大スキャン速度 : 4000mm/s

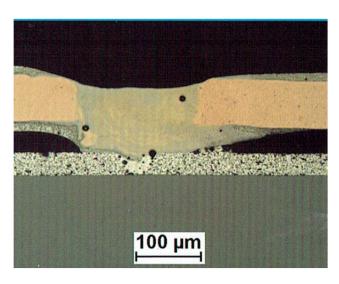


高速スキャナー利用SMファイバーレーザ システムによる加工

◆マイクロ溶接

数10μm厚の箔 と基板の溶接 (太陽電池など)

◆多パス溶接 4最大4m/sのスキャン 速度で微細溶接 (時計の歯車など)

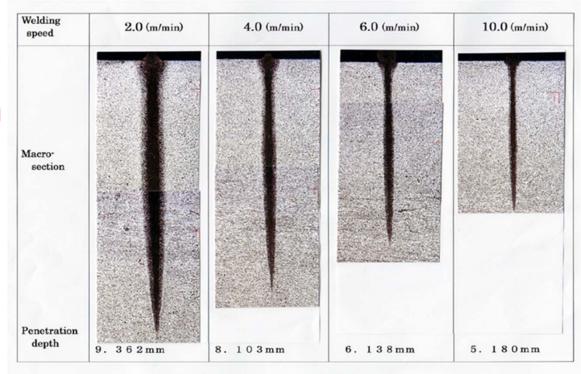




◆深溶込み溶接も:

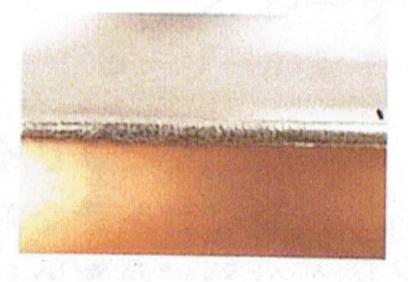
ビード幅 500~700 µ mで 10mmの溶込みを得る 深溶け込み溶接が可能

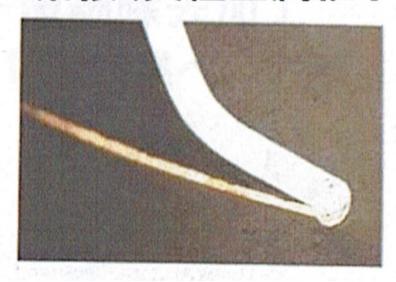
溶接速度: 最高240m/min の溶接も可能



◆高速スキャナーで異種金属溶接



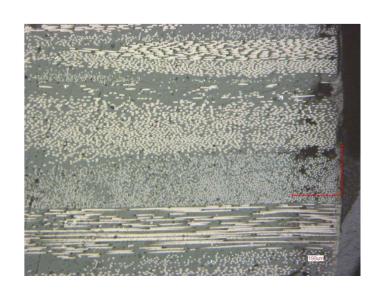




◆CFRP複合材料のレーザ切断・穴あけ

高速スキャナーで CFRP複合材料を 高速切断

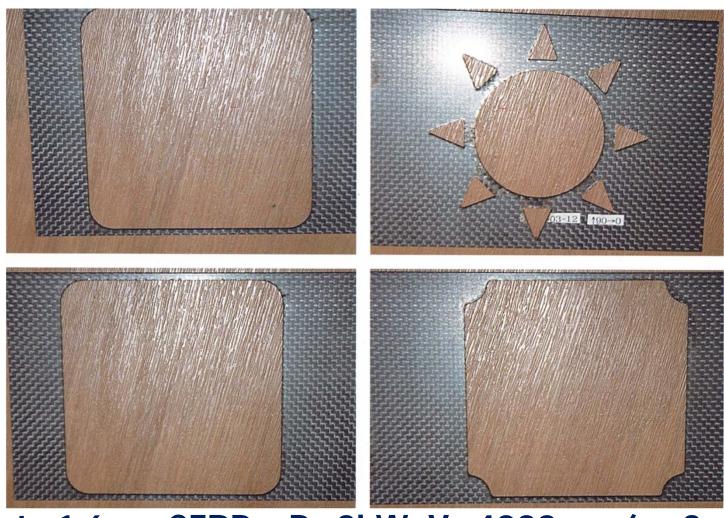
1. 2mm厚さのCFRP(100x100mm) を8m/分の速度で切断(右図)



切断部の断面写真

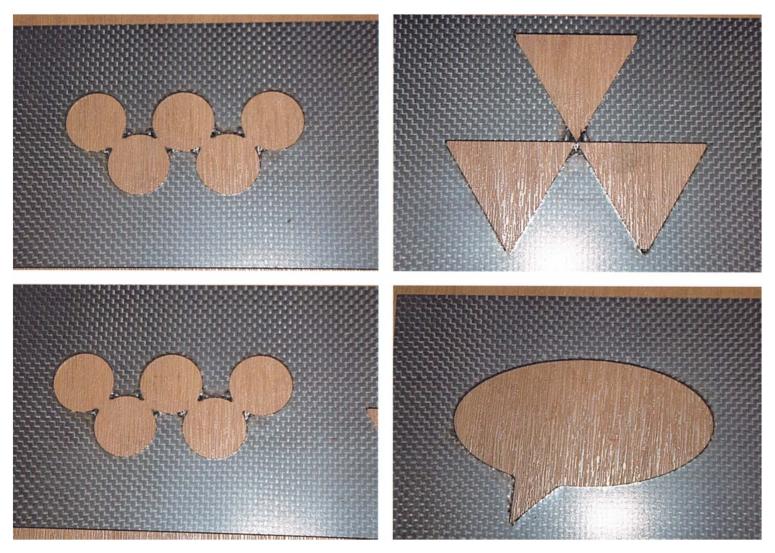


高速レーザスキャン切断例2



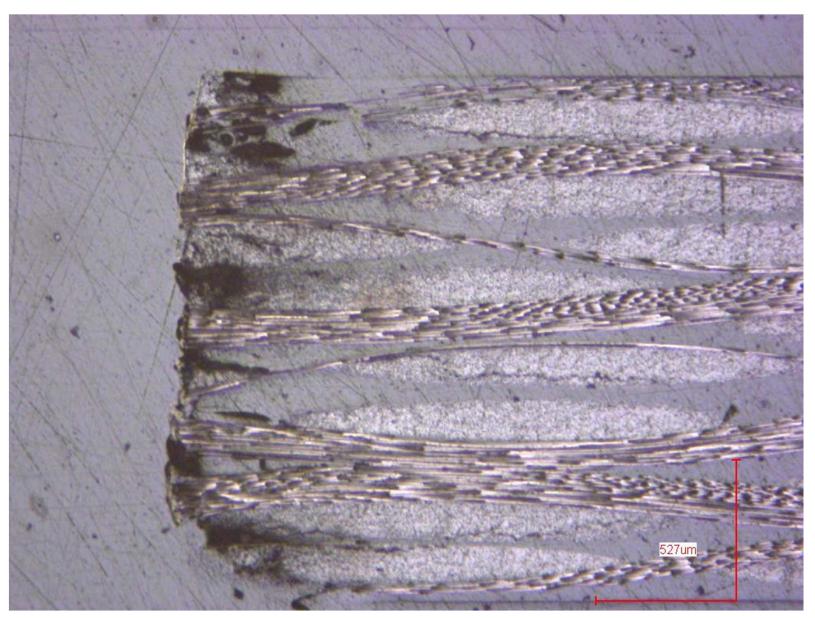
t=1.6mmCFRP: P=2kW, V=4000mm/s, 3s

高速レーザスキャン切断例1

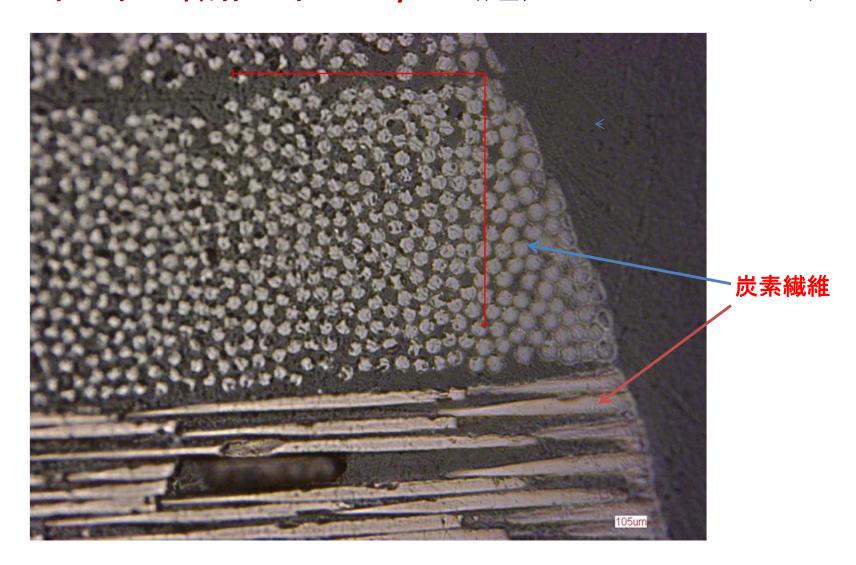


t=1.2mmCFRP: P=2kW, V=4000mm/s, 1.5s

板厚1.6mmのCFRP(100mmx100mm)を レーザ出力2kWで3秒間で切断した断面。

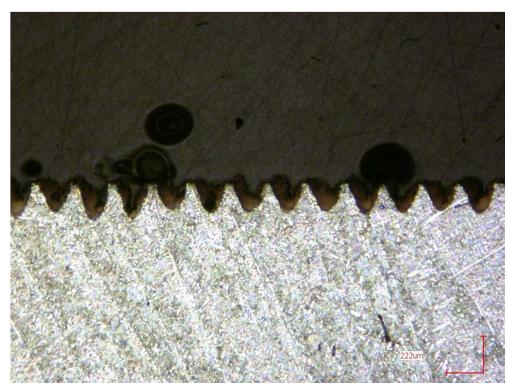


レーザアブレーション加工されたCFRP部材断面写真 1本1本の繊維の径は7μm(超短パルスレーザで)



◆高速スキャナーによるレーザ表面加工

材料の表面機能をレーザで付加する加工





材料表面の形状加工

溝拡大図

最新レーザ技術研究センターの装置と新技術

保有するレーザ装置

500WSMファイバーレーザ 3kWSMファイバーレーザ 13W超短パルスYAGレーザ 20W超短パルスYAGレーザ 30W超短パルスYAGレーザ 150W超短パルスYAGレーザ 30WCO2レーザマーカー 25WYVO4レーザマーカー

新技術:ハイブリッドレーザ装置 によるCFRPのレーザ加工



加工対象物

各種金属 金布などの服地、 各種樹脂、 客石、石類 セラミックス、 エラストマー ガラスト CFRP, 毛皮、ム、オなど 新技術:スキャナー付き3kWSM ファイバーレーザによる加工



レーザ加工プロセス

溶接、ろう付、ハイブリッド溶接 スキャナー溶接、異材接合、 切断、穴あけ、焼入れ、肉盛、 レーザピーニング、曲げ加工・ 成形加工、アブレーション加工、 マーキング、溝加工、彫刻、 微細加工、バリ取り、等

(株)最新レーザ技術研究センター

